# 合晶科技獎助學金申請表(一)

(請浮貼)

1 吋照片黏貼處

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | | 大四生 碩士生\_\_\_\_年級 博班生\_\_\_\_年級 | | | | | | |
| 身分證字號 |  | | | 性別 | |  | | 出生日期 |  | |
| 就讀學校 |  | | 系所 |  | | 年級 |  | 學號 |  | |
| 通訊地址 |  | | | | | | | 手機 |  | |
| 戶籍地址 |  | | | | | | | 電話 |  | |
| 兵役狀況 | 役畢 免役 未役 | | | 國籍 | |  | | E-MAIL |  | |
| 教育狀況 | 校 名 | | 科 系 | | | 區分(圈選) | | 起迄  (西元年/月~ 西元年/月) | | 畢(肄)業 |
|  | |  | | | 日、夜、空、補 | |  | | 畢、肄 |
|  | |  | | | 日、夜、空、補 | |  | | 畢、肄 |
|  | |  | | | 日、夜、空、補 | |  | | 畢、肄 |
| 家庭狀況 | 稱謂 | 姓名 | | 年齡 | 職業 | 職稱 | | 服務單位 | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 家長聯絡人 | 姓名 |  | | | 關係 |  | | 電話 |  | |
| 是否有領其他類型獎學金？ 是，機構 否 | | | | | | | | | | |

附件：請由上而下依序排列

* 本申請書(一)(二)
* 前一學年之成績單正本、獎懲證明，影本須加蓋教務處章
* 學校教授推薦函
* 台新銀行存摺影本

1. 茲聲明以上所填寫及附件資料均屬實。
2. 本人已詳讀合晶科技獎助學金辦法，願意遵守相關規定。
3. 本人同意合晶科技股份有限公司查核與本獎助學金申請之任何有關資料。

填寫人： (簽名) 中華民國 年 月 日。

# 合晶科技獎助學金申請表(二)

|  |  |
| --- | --- |
| **身份證(正反面影本)** | **學生證(正反面影本)** |
| (請浮貼)  身分證正面 | (請浮貼)  學生證正面 |
| (請浮貼)  身分證反面 | (請浮貼)  學生證反面 |